300 MHz–3 GHz 最小 150 W 宽带 RF 功率放大器模块

300–3000 MHz 范围内，饱和输出为最小 150 W、典型 200 W。增益为最小 52 dB、典型 53 dB；谐波与电流仍以 100 W 为测试条件，并非典型饱和输出条件。

RF 接口为 SMA/N 母头，RS-485 使用 7 针 D-Sub 接口。3.3 V TTL 使能内部上拉，电流超过 23 A 时停机。按原始机械图，机壳本体尺寸为 215 × 150 × 25 mm，不含连接器及引脚突出部分。



电气规格

除非另有说明：+28.0 VDC、25 °C、50 Ω 系统

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	300	-	3000	MHz
饱和射频输出功率	Pout	150	200	-	W
功率增益	Gp	52	53	-	dB
功率增益平坦度	Gp	-	±2	-	dB
驻波比	S11	-	1.5	-	-
100 W 输出时的谐波	H	-	-12	-	dBc
杂散信号	Spur	-	-60	-	dBc
输入/输出阻抗	Impedance	-	50	-	Ω
工作电压	VDC	24	28	32	VDC
功率附加效率	Eff	-	30	-	%
100 W 输出时的电流	IDD	-	18	-	A

监测与保护

参数	规格
监测	电压、电流、输出功率、反射功率及温度
输出驻波保护	输出 VSWR 达到 3:1 至 3.5:1 时关断
过温保护	温度高于 85 °C 时关断
供电保护	电压高于 32 V、低于 24 V 或意外反接时关断
过流保护	电流大于 23 A 时关断

绝对最大额定值

超过这些额定值可能损坏模块

参数	额定值
不损坏器件的射频输入功率	+10 dBm
100 W 输出时的负载 VSWR	3:1，所有负载相位，连续状态
热过载	85 °C 关断

环境规格

本组环境参数为设计目标值。请按项目确认适用条件。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	-20	-	50	°C
存储温度	-25	-	65	°C
相对湿度（无凝露）	-	-	95	% RH

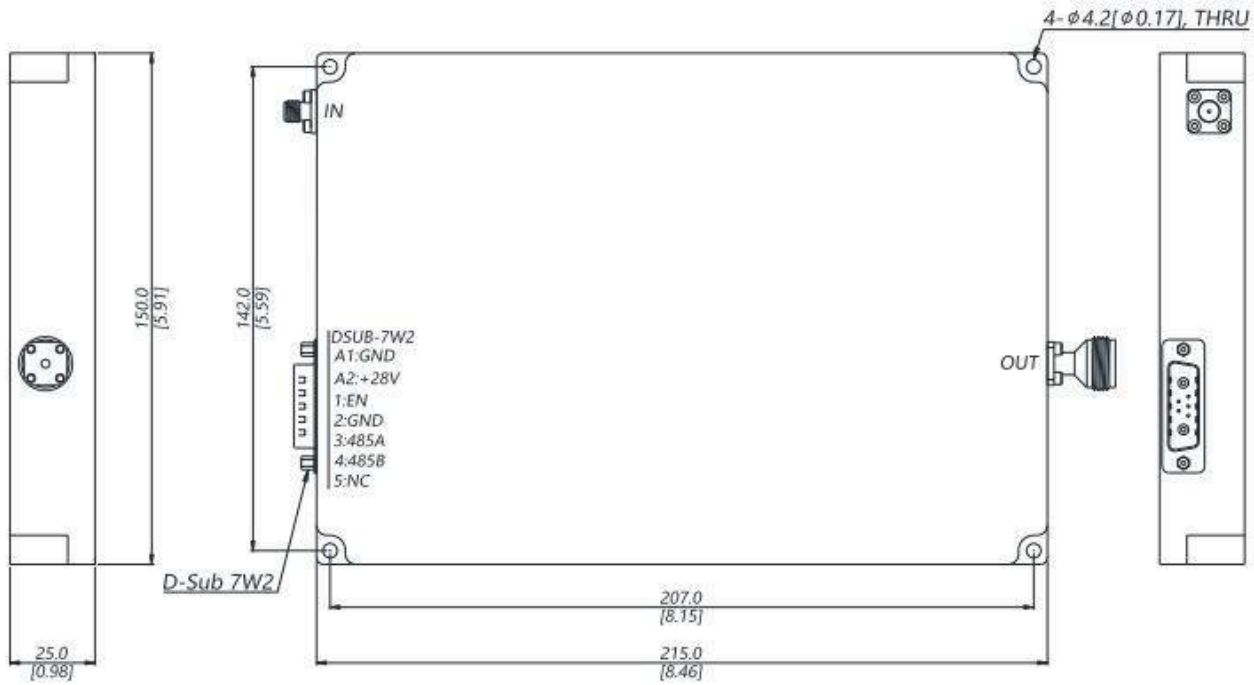
直流与控制接口

引脚编号	描述	规格
A1	GND	接地
A2	VDD	+28V
1	ENABLE	TTL 高电平（3.3 V）；内部上拉
2	GND	接地
3	485A	RS-485 串行通信
4	485B	RS-485 串行通信
5	NC	未连接

机械规格

参数	数值	单位
主体尺寸	215 × 150 × 25 (依据原始机械外形图的尺寸引线读取的主体尺寸，不含 RF 连接器、DC 引出针及控制针的突出部分。安装外伸范围请参见原始机械外形图。)	mm
重量	2[4.4] (最大值)	kg [lb]
射频输入连接器	SMA 母头	-
射频输出连接器	N 型母头	-
直流/控制接口	混合式 7 针 D-Sub 公头	-

机械外形尺寸图



当前出版记录 · 1.4 · 2026-11-11. 规格表内容更新。 替代版本 1.3.

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。